



平成 29 年 5 月 19 日

各位

会 社 名 株式会社テクノ・セブン
代表者名 代表取締役社長 齊藤 征志
(コード番号：6852 東証 JASDAQ)
問合せ先 取 締 役 東 由久
電話番号 03-3419-4411

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 71 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、事業環境整備と業務効率化を目的として、平成 29 年 3 月 13 日に本社機能を東京都中央区より東京都世田谷区（〒154-0001 世田谷区池尻三丁目 1 番 3 号）に移転していますが、それに伴い定款第 3 条に定める本店の所在地を変更するものです。

※詳細につきましては平成 29 年 1 月 25 日開示済みの「本社移転に関するお知らせ」を参照願います。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線部は変更部分を示しています。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第 3 条 当社の本店所在地は東京都 <u>中央区</u> に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社の本店所在地は東京都 <u>世田谷区</u> に置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 6 月 26 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 29 年 7 月 1 日 (予定)

以 上